～両面クラスプの金字塔～

NEW

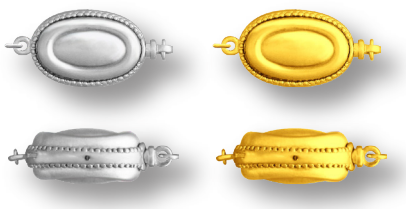
C-move WINK クラスプ リングテック

○安全性と使いやすさを優先した安心設計

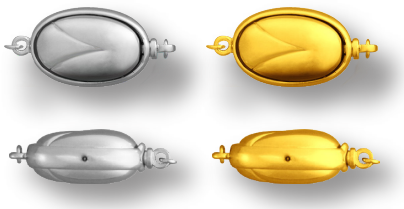
本体に巻かれたリング部分は、ゴミの混入や、髪の巻き込みを防ぐ役割と従来 C-move の使い方そのままに真珠とのさらなる調和を目指すため、本体デザインの親和性を重視した設計となっています。両面デザインクラスプなので、表裏を気にせず使うことができます。

特許登録 5592031号・6159943 号 / 特許 1 件・意匠 4 件出願中

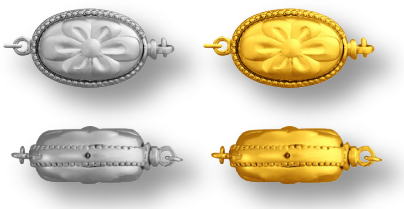
●C-move Wink　リングテック　対応珠サイズ：8.5mm～12.0mm



WIN-RT551
本体寸法 10.4×15.3×7.2mm

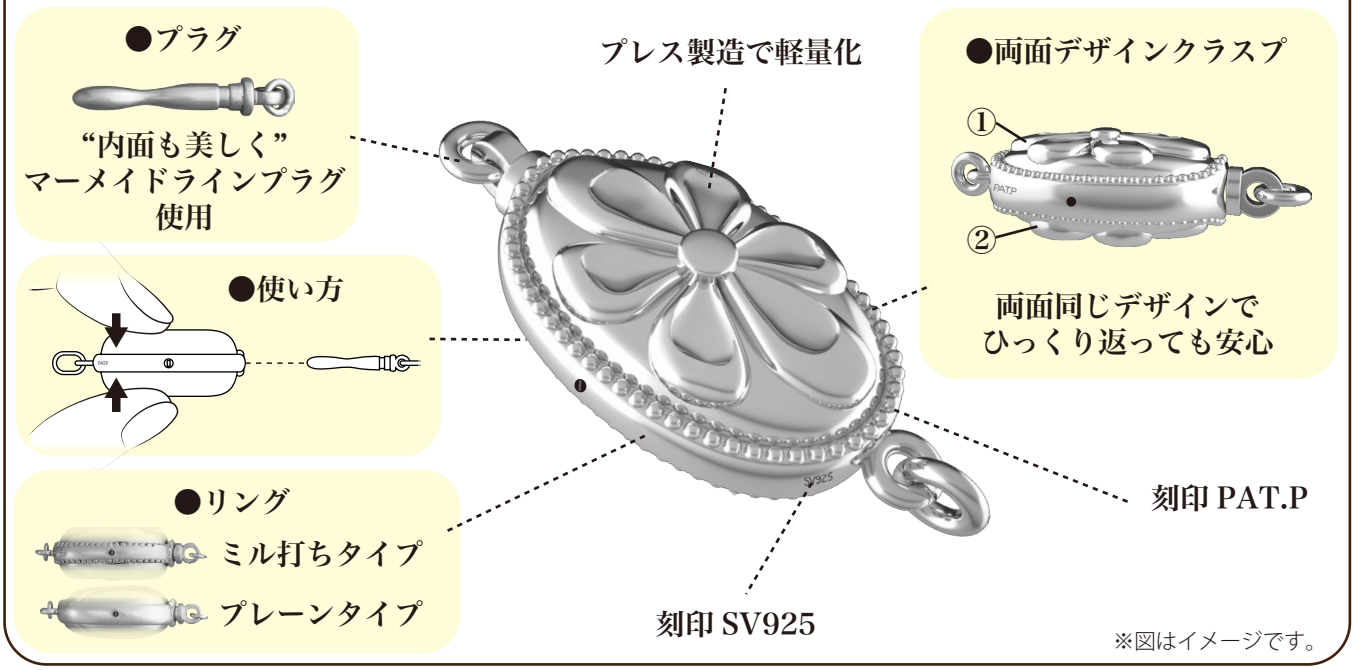


WIN-RT552
本体寸法 10.4×15.3×7.3mm



WIN-RT553
本体寸法 10.4×15.3×7.6mm

C-move WINK クラスプ　リングテックの特徴



※図はイメージです。

仕　様	本体	プラグ	カン	仕上げ	内部部品
	SV925	真鍮	洋白	ニッケル下地　ロジュームメッキ　金メッキ	ステンレス

※商品仕様は変更になる場合もございますのでご了承下さい。

<注意>かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Insta QR

SEBERUPICO